

台灣矽科宏晟科技

www.cicahuntek.com.tw



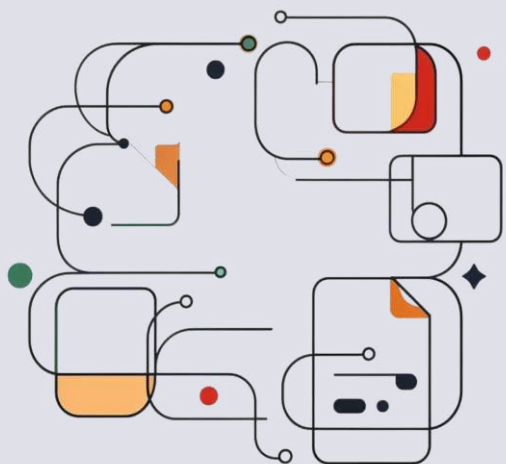
WHY CHOOSE US

- High quality products
- Excellent customer service
- Comprehensive technical support
- Timely delivery



台灣矽科宏晟科技股份有限公司 法人說明會

股票代碼：6725



免責聲明

前瞻性陳述

本文件及相關簡報之陳述內容，係基於簡報當時之主客觀因素對本公司過去、現在及未來營運進行彙總與評估。其中含有前瞻性論述，將受風險、不確定性及推論等因素影響，實際結果可能與前瞻性論述未盡一致。

使用限制

非經本公司事前書面同意，任何第三人不得基於任何目的直接或間接複製、散布、傳遞、援用或擷取本文件內容，亦不得予以出版。本公司不就任何使用本文件資訊所導致之損害負擔任何法律責任。

I. 公司簡介

II. 營運概況

III. 未來展望



公司基本資料

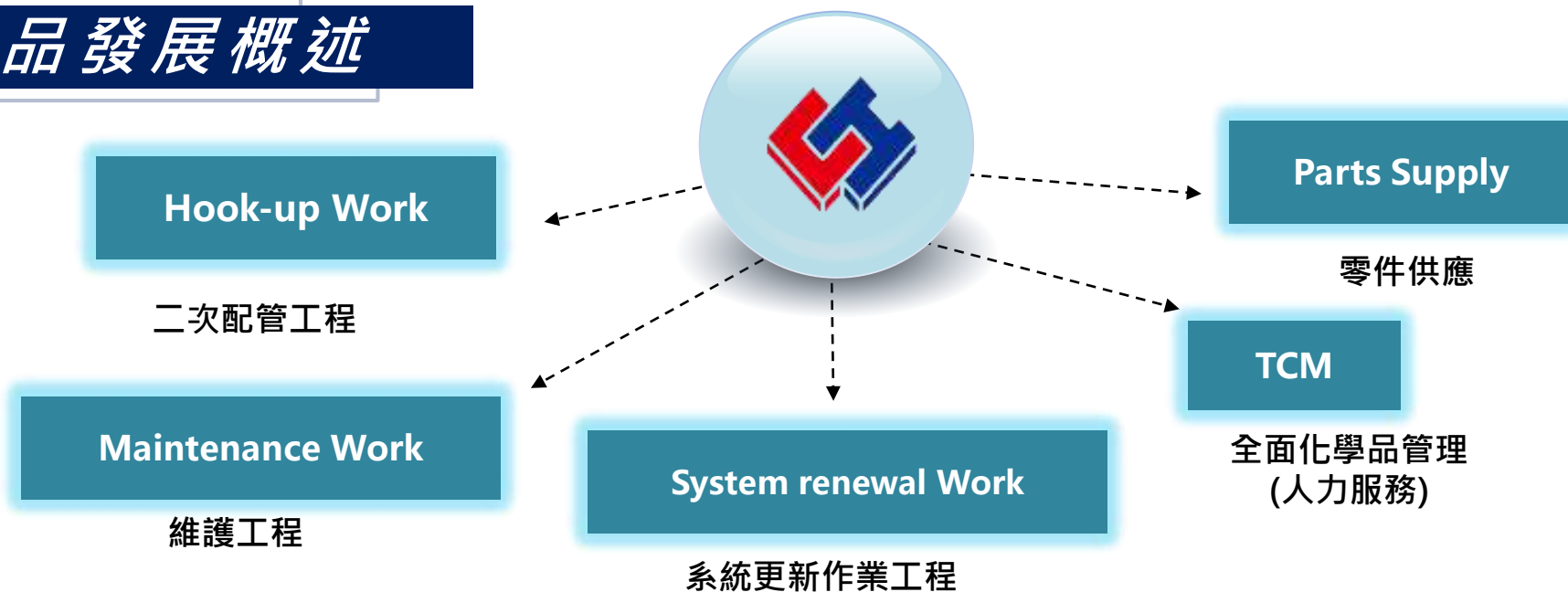
董事長	總經理	總公司	資本額
郭錦松	柯燦塗	新竹,臺灣	NTD 371,300,000

股東結構	主要成果
<p>宏晟科技20年自動化監控系統設計規劃</p> <hr/> <p>關東化學(日本)：40年化學供應設備設計開發經驗</p>	<p>本公司成立以來，在半導體、記憶體、晶圓代工、液晶平板顯示器、太陽能電池等電子工業領域皆有顯著的成績。並從設計、組配、安裝、施工到維修皆有一貫的服務標準，因此深獲許多客戶的高度評價。</p>





產品發展概述



化學品供應系統 (原液)
Chemical dispense system (Fresh)



化學品混合系統
Chemical mixing system



化學品稀釋系統
Chemical dilution system



廢液收集系統
Waste collection system



化學品回收系統
Chemical recycling system (ESG)

I. 公司簡介

II. 經營概況

III. 營運展望



近年經營狀況

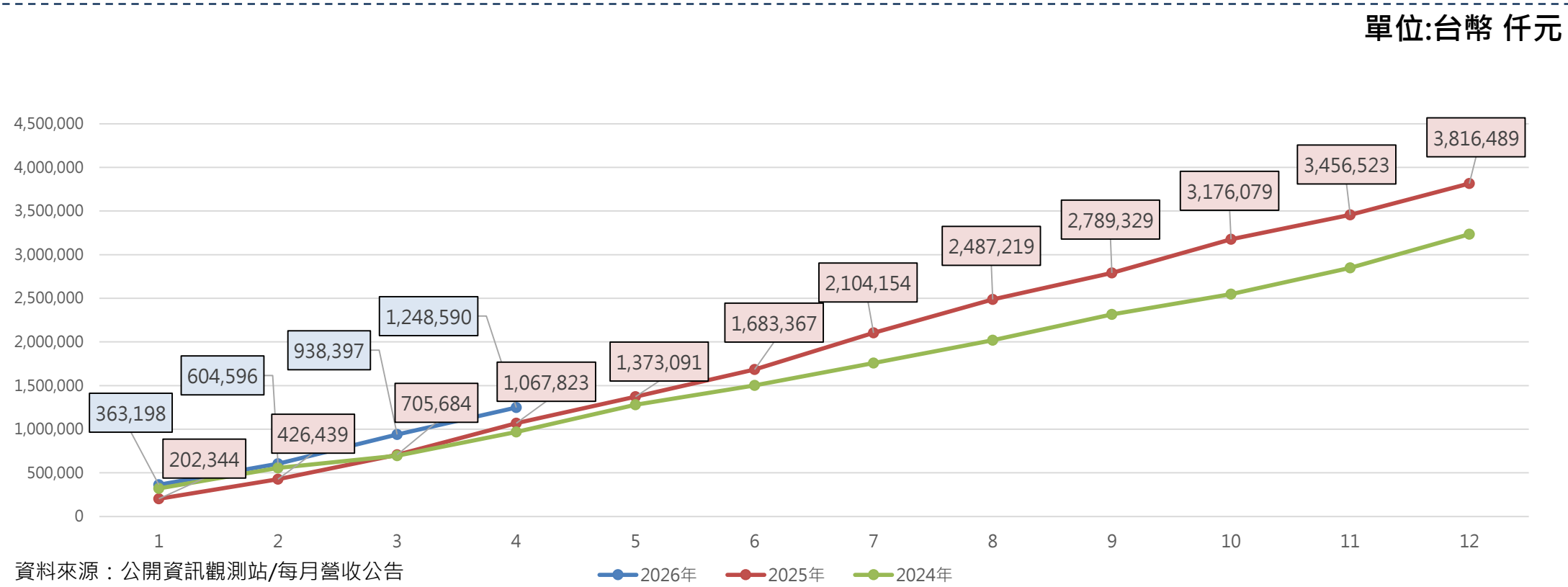
單位:台幣 仟元

項目	2022年	2023年	2024年	2025年	2026Q1
營業收入	1,192,086	2,807,803	3,153,687	3,816,489	938,397
營業毛利	230,458	802,125	972,761	887,854	218,697
毛利率	19%	28%	31%	23%	23%
營業利益率	10%	22%	24%	16%	13%
本期淨利	110,978	516,172	616,277	429,164	96,141
稅後淨利率	9%	18%	20%	11%	10%
每股盈餘(元)	3.36	15.64	18.68	12.98	2.59



營收展望

單位:台幣 仟元

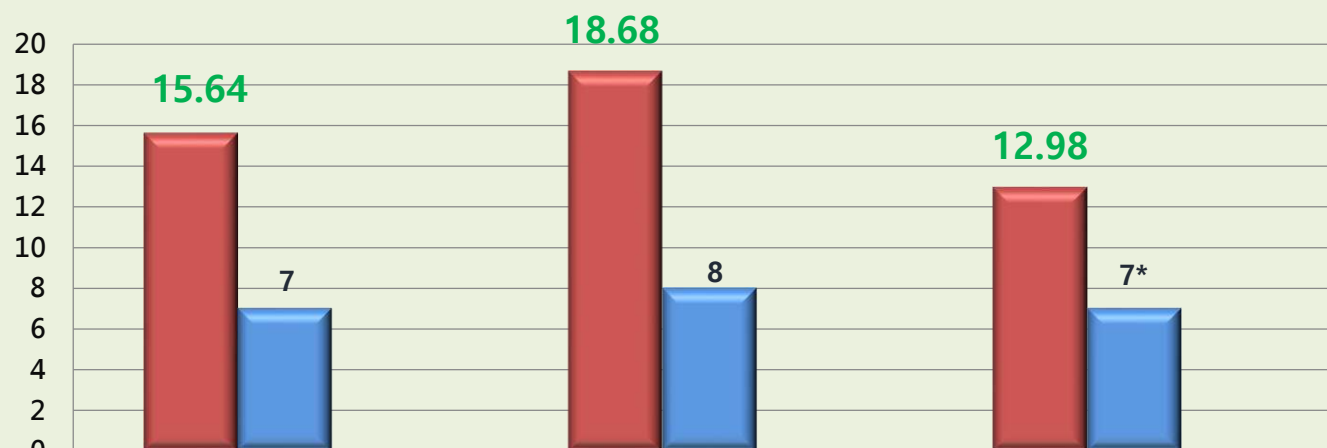


	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計
2025年	202,344	224,095	279,245	362,139	305,268	310,276	420,787	383,065	302,110	386,750	280,444	359,966	3,816,489
2026年	363,198	241,398	333,801	310,193									1,248,590



股利發放狀況

歷年EPS與股利



	2023年	2024年	2025年
■ EPS	15.64	18.68	12.98
■ 現金股利	7	8	7 *
股息配發率	45%	43%	54%

* 2026/3/11經董事會擬發放7元，最終實際發放額由股東會2026/6/24 通過後確認

I. 公司簡介

II. 經營概況

III. 營運展望



營運展望



半導體資本支出成長

AI、高效能運算(HPC)及先進封裝需求帶動，本公司可望持續受惠高科技建廠與製程升級需求



國際級客戶合作優勢

憑藉良好履約品質、工程技術能力及專案管理經驗，提高客戶黏著度與後續擴充專案承接機會



全球布局與在地化服務

本公司已於中國、美國、日本及新加坡設立子公司，透過在地化服務與即時支援能力



研發量能與專利申請

持續投入研發資源與人才培育，強化製程技術創新與系統整合能力，提供客戶客製化服務

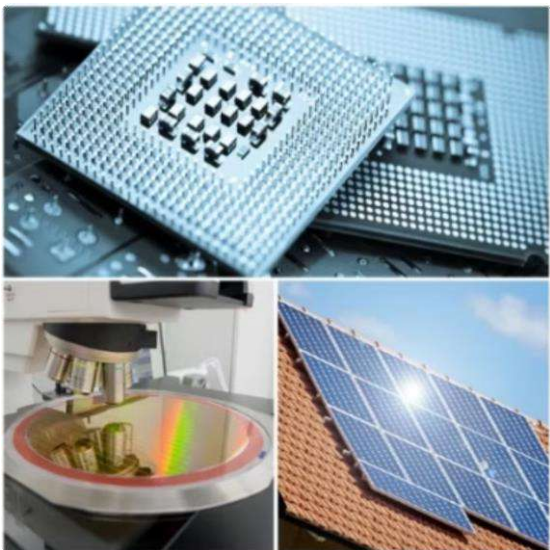


企業永續責任

積極推廣環境永續，持續參與社會共榮，並健全公司治理，以維護公司利害關係人權益



半導體資本支出成長

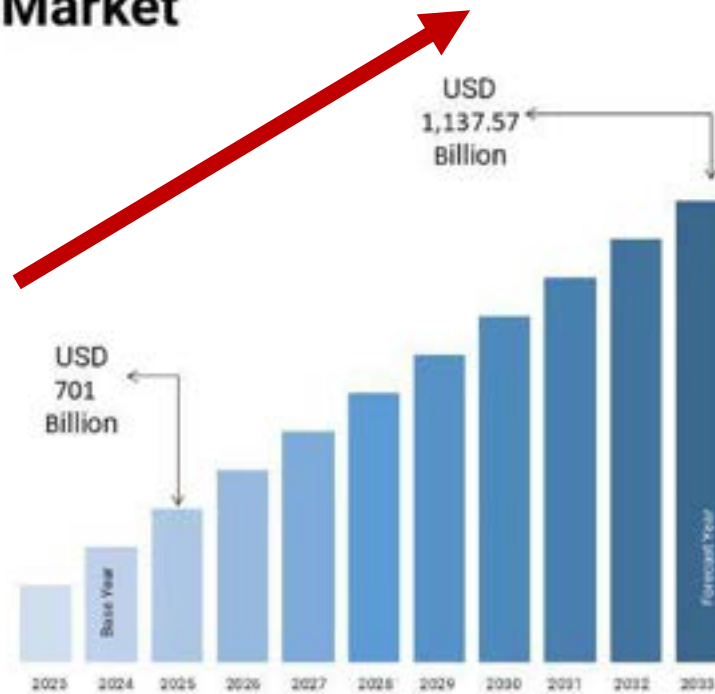


Global Semiconductor Market

Market Size Overview

6.48 %

Global market CAGR,
2025 - 2033



資料來源：Market Data Forecast, Semiconductor Market Report. September, 2025
<https://www.marketdataforecast.com/market-reports/semiconductor-market>



國際級客戶合作優勢

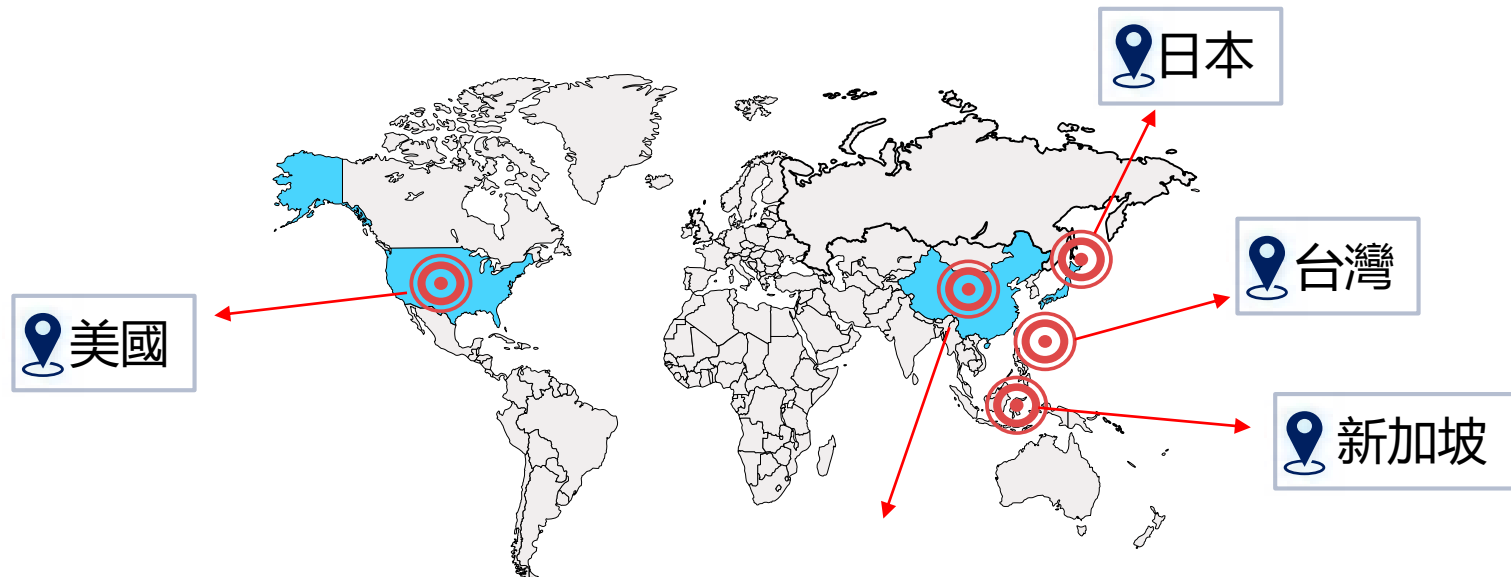
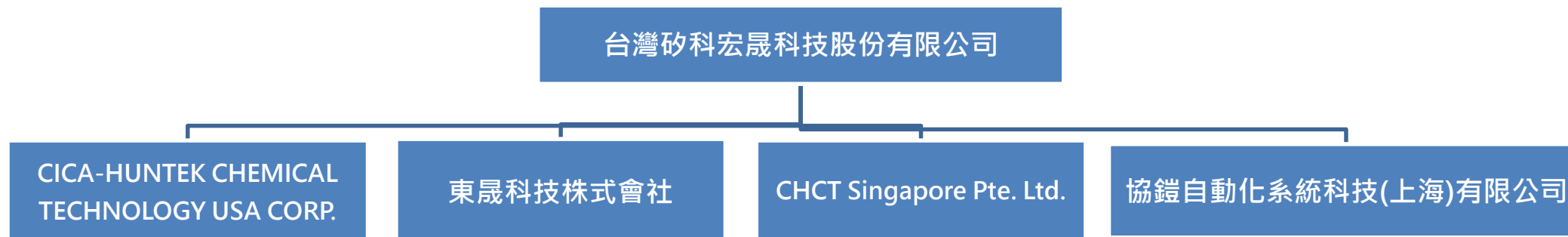


2026.晶圓廠CDS化學品供應工程(台灣高雄)
 2025.先進封裝CDS化學品供應工程(台灣嘉義)
 2024.先進封裝CDS化學品供應工程(台灣嘉義)
 2024.先進封裝CDS/WCCS化學品供應工程(台灣台南)
 2023.先進封裝CDS化學品供應工程(台灣台中)
 2023.晶圓廠CDS化學品供應工程(台灣台南)

2025.記憶體廠CDS化學品供應工程(新加坡)
 2023.晶圓廠化學品主系統工程(中國上海)
 2023.晶圓廠化學品升級改造工程(中國北京)
 2022.晶圓廠CDS化學品供應工程建廠案(日本熊本)



全球布局與在地化服務









研發量能與專利申請

2022年

可分拆的法蘭結構 (新型專利M631256)
化學品供液接頭 (新型專利M632324)
自動取樣機 (新型專利M634295)
廢液溢流檢測結構及排廢裝置 (新型專利M635448)
承座可擺動的取樣裝置 (新型專利 M635474)
避免化學腐蝕的塑膠夾具 (新型專利M635652)
化學閥件的整合式組裝結構 (新型專利M636929)

2023年

化學閥件的整合式組裝結構(新型專利M636929)
具備防滲護蓋的機台(新型專利M648704)

2024年

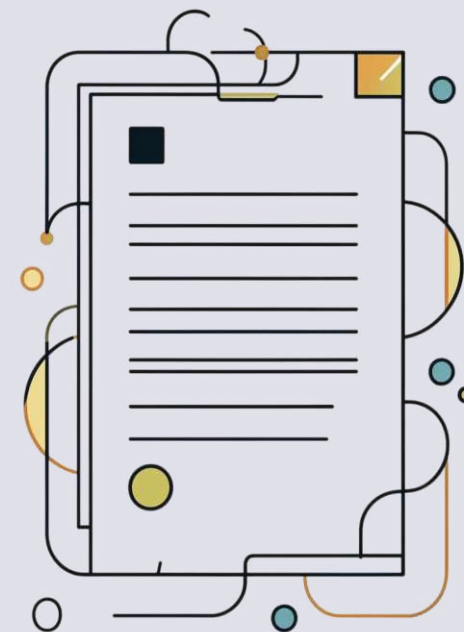
排廢系統(新型專利M650083)
化學桶自動開蓋設備(新型專利M657541)
化學品供應系統(新型專利M658782)
改善氣塞問題的泵送結構(新型專利M661415)
備酸推車(新型專利M662217)

2025年

具雙重液位監控的排廢系統(新型專利M665444)
液體混合機及其混合機構(新型專利M673967)
自動取樣機(新型專利M676726)

2026年

接頭清洗裝置(發明專利I912038)
防腐蝕雙層取樣箱體(新型專利M679199)
化學藥液輸送管路及其接頭(新型專利M679200)
化學液體供應系統 (新型專利M679450)
板裝化學品運輸設備(新型專利M680230)





企業責任

Environment

環境永續推廣

碳盤查 (範疇一~三) 實施
推動節電政策與減碳行動
落實職場環境永續議題

Social

社會共榮參與

員工健康講座
響應捐血活動與家扶中心公益
致力營造多元公平的職場環境

Governance

健全公司治理

成立永續發展委員會
制定實務守則
每年出具永續報告書以維護投資人權益





您最信賴，最專業，最敬業的合作夥伴。